



深圳市知识产权局关于举办2023年第二期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

来源：深圳市市场监督管理局

日期：2023-05-12 14:58

字号：



各有关单位：

为深入贯彻落实《国家知识产权局 中国银保监会 国家发展改革委关于印发〈知识产权质押融资入园惠企行动方案（2021—2023年）〉的通知》（国知发运字〔2021〕17号）精神，结合《深圳市知识产权局 中国人民银行深圳市中心支行 深圳银保监局 深圳市地方金融监督管理局联合印发〈关于进一步加强知识产权质押融资工作的指导意见〉的通知》（深知联〔2023〕1号）有关部署，推进深圳市知识产权质押融资工作，促进知识产权与金融资源有效融合，畅通产业园区企业知识产权融资需求和金融机构融资产品对接渠道，进一步帮助企业做好融资工作，定于2023年5月16日开展知识产权质押融资入园惠企活动，现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局）

协办单位：深圳市福田区科技创新局

承办单位：国任财产保险股份有限公司

深圳市知识产权金融协会

平安银行数字投行

平安银行深圳分行

超凡知识产权服务股份有限公司

二、活动时间及地点

活动时间：2023年5月16日（周二）14:30-17:00

活动地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩e都B座科创e站一楼路演厅

三、活动对象

深圳市辖区内知识产权和金融领域从业人员、管理人员，企事业单位或高校院所等单位知识产权、财务、研发负责人和工作人员等。

四、活动内容

知识产权惠企政策宣讲、知识产权质押融资及金融创新产品介绍、知识产权金融公共服务平台介绍及高价值专利培育与布局等，具体内容见附件。

五、活动报名

请参会人员于5月15日18:00前扫描附件中报名二维码进行报名，本次线下活动名额有限，仅限收到报名确认短信的人员参加。

六、注意事项

（一）所有参会人员进出活动会场时，需佩戴好口罩。


（二）请参会人员提前入场，手机保持静音状态。

特此通知。

附件：2023年第二期知识产权质押融资入园惠企活动议程（含报名二维码）

深圳市知识产权局

2023年5月11日

 相关附件

附件：2023年第二期知识产权质押融资入园惠企活动议程（含报名二维码）.docx

 为您推荐

深圳市知识产权局关于举办2022年第六期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2022年第三期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2022年第七期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局 深圳市地方金融监督管理局 中国人民银行深圳市中心支行 中国银行保...

深圳市知识产权局关于举办2022年第二期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局 中国人民银行深圳市中心支行 深圳银保监局 深圳市地方金融监督管理...

 打印此页

 返回首页



主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号  粤公网安备 44030402002947号 | [网站地图](#) - [网站概况](#) - [版](#)

办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

